

公司代码：688305

公司简称：科德数控

# 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-006

# 科德数控股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <input type="checkbox"/>特定对象调研      <input type="checkbox"/>分析师会议  <input type="checkbox"/>媒体采访            <input type="checkbox"/>业绩说明会  <input type="checkbox"/>新闻发布会          <input type="checkbox"/>路演活动  <input type="checkbox"/>现场参观              <input type="checkbox"/>一对一沟通  <input checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议、网络会议）                 </p>	
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>调研时间</p>	<p>2026年05月11日（周一）10:00-11:00</p>
	<p>会议主题</p>	<p>线上调研</p>
	<p>参会机构</p>	<p>国金机械、海富通基金</p>
<p>地点</p>	<p>大连</p>	
<p>公司参会 人员姓名</p>	<p>董事会秘书：朱莉华女士</p>	

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>一、问答交流</b></p> <p><b>1、请问贵司设备价格趋势及背后竞争策略是什么？</b></p> <p>答：公司设备均价受产品结构影响有所波动，一季度因六轴五联动叶盘加工中心、高速叶尖磨削中心等高附加值设备交付率高，整机均价较 2025 年度均价增长约 17%。公司采取“双轨”策略，一方面，通过产品设计优化降低流量产品成本，打造精品流量机型；另一方面，发挥公司核心技术优势，通过五轴卧式车铣复合加工中心、六轴五联动叶盘加工中心、高速叶尖磨削中心、五轴叶片加工中心、五轴翻板铣削加工中心等高附加值产品持续占据绝对市场优势。</p> <p><b>2、贵司如何应对半导体和医疗行业的新兴需求？</b></p> <p>答：公司针对半导体和医疗两大新兴领域，采取“产品适配+场景深耕”的策略。半导体行业聚焦真空腔体、真空泵部件加工，公司主推五轴立式加工中心、五轴卧式车铣复合加工中心等中小型高精度设备，已实现批量市场供应；医疗行业公司在去年已经落地髌关节植入体加工生产线，本年度将持续推进。两类行业需求偏向中小型、高精度设备，推动公司产品线向细分场景拓展，同时依托进口替代机遇扩大市场份额。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年05月12日</p>